Produktspezifikation

Marke	SFENG
Artikelnummer	pogo Pim SF-PPAø5.8mm * L36mm-J / M3;
Materia und Beschichtung	Messing, vergoldet
Vorlaufzeit	7 Arbeitstage, nachdem die Zahlung empfangen worden ist

Produkt-Abbildung

Unser Service

1. Wir können Ihre antworten Anfrage innerhalb 24 Arbeitsstunden.

2. Kundenspezifisch Entwurf ist vorhanden und Soem werden begrüßt.

3. Wir können liefern Die Sonde Pins zu unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Geschwindigkeit und Präzision.

4. Wir können zur Verfügung stellen Der niedrigste Preis mit Qualitätsprodukt zu unserem Klienten.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB, ICT, FCT Prüfung usw.;

Pogo-Stift (Steckverbinder) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Aufladen, Lokalisieren, Batterie, Halbleiter & Interconnect-Anwendungen;

Doppelseitige Sonde für BGA und Halbleiterprüfung;

Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;

Hochstromsonde, Schaltersonde, Kapazitätsnadel;

Terminal & Steckdose;

Andere verwandte elektronische Bauteile, 30 # OK - Draht, Vorspannschlösser, POM, Eisenscharnier usw

Qualitätskontrolle

Verpackungsabbildung